SHARP

4	仕様書番号 Spec No.	O P O 3	225	· · ·
		年	月	Ē

光ファイバ受信器

Fiber-optic for digital audio interface <u>GP1FM313RZ0F仕様書Specification</u>

殿



オプトデバイス事業部 第 3 技 術 部



品名	光ファイバ受信器		
Product name: F	Fiber-optic for digital audio int	erface	
形名			
Model No. : C	GP1FM313RZ0F		•
○本仕様書は弊社の著作権等に係る内容 弊社に無断で複製しないようにお願いり These specification sheets include mate Please do not reproduce or cause anyor	申し上げます。 rials protected under copyright of Sh	arp Corporation ("Sharp").	様書の内容を
○本製品のご使用に際しては本仕様書記 なお、本仕様書記載の絶対最大定格や た本製品の使用に関する損害に関して When using this product, please obso specification sheets, as well as the prec	や使用上の注意事項等を逸脱した本類 、弊社はその責を負いません。 erve the absolute maximum ratings	製品の使用、あるいは、以下の注 and instructions for use out	注意点を逸脱し lined in these
from use of the product which does not specification sheets, and the precaution	t comply with the absolute maximum		
(注意点) (Precautions) ①本製品は原則として下記の用途に使 This product is designed for use in th			
・OA機器 OA equipment ・通信機器[端末] Telecommun ・工作機器 Tooling machines	・AV機器 Audio Visual equipment ication equipment (Terminal) ・電算機 Computers	・家電製品 Home appliance ・計測機器 Measuring equi ・遊技機 Amusement equip	pment
なお、上記の用途であっても②または If the use of the product in the above a observe the precautions given in thos	application areas is for equipment list	それぞれ該当する注意点を遵 ed in paragraphs ② or ③, Ple	于願います。 ease be sure to
②機能・精度等において高い信頼性・短 頼性および安全性維持のためにフェ・ ご配慮頂いた上で本製品をご使用く	ールセーフ設計や、冗長設計の措置 どさい。	を講じる等、システム・機器全体	の安全設計に
Appropriate measures, such as fail-sa and equipment, should be taken to en high reliability and safety in function	nsure reliability and safety when this	idering the safety design of the product is used for equipment	overall system which demands
Transportation control and s	動車等)の制御と各種安全性にかか afety equipment (aircraft, train, autor ガス漏れ検知遮断機 Gas leakage so ecurity equipment ・各種安	nobile etc.)	t 等 etc.)
③機能・精度等において極めて高い信 Please do not use this product for equ such as;	頼性・安全性が必要とされる以下の用 uipment which require extremely high]途にはご使用にならないで下さ reliability and safety in function	علامی and precision,
・宇宙機器 Space equipment・原子力制御機器 Nuclear pc		nmunication equipment(for trun	k lines)
④上記の①,②,③のいずれかに該当す Please contact and consult with a Sh above three paragraphs.			pretation of the
○本製品につきご不明な点がありましたと Please contact and consult with a Shar			
	www		

1. 適用範囲 Application

本仕様書は、ディジタル・オーディオ・インターフェイス用シャッター付き光ファイバデータリンク受信ユニット GP1FM313RZ0Fの外形及び特性について適用する。

This specification applied to the outline and characteristics of the fiber-optic receiver unit with shutter GP1FM313RZ0F for digital audio interface.

- 2. 外形 Outline
 - 別図 <u>CY11491i02</u> による。 Refer to the attached drawing No. CY11491i02
- 3. 定格および特性 Ratings and characteristics 別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 4 to 8.
- 4. 信頼性 Reliability 別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 9.
- 5. 出荷検査 Outgoing inspection 別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 10.
- 6. 補足事項 Supplements
 - 包装仕様 Packing specification 別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 13.
 - 6.2 標準送信器はシャープGP1FM313TZOF または同等の性能を有するもの、および、標準光ファイバケーブルはシャープ GP1C331(APF、1m)、または、同等の性能を有するものを使用する。
 To evaluate the characteristics, the Sharp GP1FM313TZOF or its equivalent transmitter shall be used as the standard transmitter and the Sharp GP1C331(APF, 1m) or its equivalent fiber optic cable shall be used as the standard fiber optic cable.
 - 6.3 本製品は、耐電磁波/耐重荷電粒子線に対する設計はされていません。 This product is not designed to protect against electromagnetic waves or heavily charged electric particles.

6.4 オゾン層破壊化学物質の有無

- ①本製品には下記化学物質を含有しておりません。
 - ②本製品には製造工程において下記化学物質を使用しておりません。

This product shall not contain the following materials. Also, the following materials shall not be used in the production process for this product.

規制対象物質: CFC_s・ハロン ・ 四塩化炭素 ・ 1-1-1トリクロロエタン(メチルクロロホルム) Materials for ODS: CFC_s, Halon, Carbon tetrachloride, 1.1.1-Trichloroethane (Methylchloroform)

- 6.5 製品質量: 2 g(参考値) Product mass: Approx. 2g
- 6.6 生産国 日本 および フィリピン Product country Japan and Philippine
- 7. 使用上の注意事項 Notes

別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 11,12.

8. その他 Other

本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、日本文を優先する。 Apply to Japanese sentence in case of having any doubt about this specification.

GP1FM313RZ0F 3/13



3. 定格および特性 Ratings and Characteristics

3.1 絶対最大定格 Absolute maximum ratings

項目	記 号	定格值	単 位	備考
Parameter	Symbol	Rating	Unit	Remark
電 源 電 圧 Supply voltage	Vcc	-0.5 \sim 7.0	V	
動作温度 Operating temperature	Topr	$-20 \sim 70$	°C	
保存温度 Storage temperature	Tstg	$-30 \sim 80$	°C	
はんだ温度 Soldering temperature	Tsol	260	°C	5s/回を2回までとする。 5s/time up to 2 times
出力電流	IoH	2	mA	ソース電流 Source current
Output current	loL	10	mA	シンク電流 Sink current

3.2 推奨動作条件 Recommended operating conditions

			1.1		1. S.		
:	項 目 Parameter	記 号 Symbol	MIN	TYP	MAX	単 位 Unit	備 考 Remark
動	作 電 源 電 圧 Supply voltage	Vcc	2.7	3.0	3.6	V	
動 C	作 伝 送 速 度 Dperating transfer rate	Т	0.1		15.5	Mb/s	注記(1)、(2) Notes (1), (2)
受 F	信光電力 Receiver input optical power level	Рс	-24.0		-14.5	dBm .	ピーク光出力値 Peak optical output

注記 Notes

(1) 本動作伝送速度はNRZ信号、すなわち、duty50%の "0101 ····"連続信号を伝送する場合の規定です。 This operating transfer rate shall be a specification when NRZ, duty 50% of continuous "0101…"signal is transfered.

(2) 0.1Mbps 以下の変調光(DC光、入力光無しを含む)を入力した場合、本受信器の出力はH/Lレベル定まりません。

The output(H/L Level) of GP1FM313RZ0F are not fixed constantly when it receivers the modulating light(including DC light, no input light) less than 0.1Mb/s.

3.3 電気的光学的特性 Electro-optical characteristics

					(Vcc=	3.0V, Ta≓2	25℃)
No.	. 項 目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
190.	Parameter	Symbol	Conditions	MIN.	TYP.	MAX.	Unit
1	ピーク感度波長	λρ			700		
	Peak sensivity wavelength	λþ			100		nm
2	消費電流	Icc	測定方法 3.4.1 項参照		13	15	mA
	Supply current	100	Measuring method Refer to 3.4.1		19 19	τų	IIIA
3	高レベル出力電圧	VoH	測定方法 3.4.2 項参照	2.1	·		V
-	High level output voltage	VOL	Measuring method Refer to 3.4.2	4.1			v
, 4	低レベル出力電圧	VoL				0.5	V
	Low level output voltage	VOL				0.0	v
5	立ち上がり時間	tr -		· ·	15		ns
	Rise time				10		611
6	立ち下がり時間	tf			8		ns
	Fall time	¢1.					
7	L→H遅延時間	tpLH				180	ns
	L→H delay time	tphr -			*.	100	115
8	H→L遅延時間	tpHL		·	<u>/</u>	180	ns
	H→L delay time	cpi iii					
9	パルス幅ひずみ	Δtw		-20		20	ns
	Pulse width distortion						
		· · .	測定方法 3.4.3 項参照,				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Pc=-14.5dBm		- 1	20	ns
			Measuring method Refer to 3.4.3,				
10	ジッター	Δtj	Pc=-14.5dBm			· · · · · ·	
:	Jitter		測定方法 3.4.3 項参照,				
		1	Pc=-24dBm	— .		· 20 · ·	ns
			Measuring method Refer to 3.4.3,	×			
	•		Pc=-24dBm			(

3.4 測定方法 Measuring method

3.4.1 消費電流 Supply current

	入力条件	測定方法
	Input condition	Measuring method
電源電圧	Vcc = 3.0V	電流計による。
Supply Voltage		(DC平均電流値)
ファイバ結合光出力	Pc = -14.5 dBm	
Optical fiber coupling light		Measured on an ammeter
output		(DC mean amperage)
標準送信器入力信号	15.5Mb/s NRZ, Duty 50%	
Standard transmitter input	または 7.75Mb/s バイフェーズ PRBS 信号	
signal	15.5Mb/s NRZ, Duty 50% or 7.75Mb/s biphase mark	
Sigilal	PRBS signal	



光ファイバケーブル Fiber optic cable

3.4.2 出力電圧およびパルス応答測定方法

Output voltage and pulse response measuring method



注記 Notes

- (1) Vcc = 3.0V (動作状態)
 - Vcc=3.0V (State of operating)
- (2) ファイバ結合光出力を-14.5dBm および-24.0dBm に設定し計測する。 The fiber coupling light output set at -14.5dBm or -24.0dBm.
- (3) オシロスコープ用プローブは $1M\Omega$ 以上、10pF以下のプローブを使用すること。 The probe for the oscilloscope must be more than $1M\Omega$ and less than 10pF.
- (4) Rsi、Rso:標準負荷抵抗(Rsi: 3.3kΩ、Rso: 2.2kΩ)
 Rsi, Rso: Standard load resistor (Rsi: 3.3kΩ, Rso: 2.2kΩ)
- (5) 0.1Mbps 以下の変調光(DC 光、入力光無しを含む)を入力した場合、 本ユニットの出力は、H/Lレベル定まりません。

The output (H/L level) of GP1FM313RZ0F are not fixed constantly when it receivers the modulating light (including DC light, no input light) less than 0.1Mb/s.

3.4.3 ジッター測定方法 Measuring method of pulse response and Jitter



測定項目 Test item

·	No.	測定項目	記号	測 定 条 件
		Test item	Symbol	Measuring Condition
	т.	ジッター	A +:	トリガーを入力信号の立ち上がりに設定し、出力立ち上がりのジッターを測定する。
	1	Jitter	Δtj	Set the trigger on the rise of input signal to measure the jitter of the rise of output.
Ì	0	ジッター	A	トリガーを入力信号の立ち下がりに設定し、出力立ち下がりのジッターを測定する。
	2	Jitter	Δţj	Set the trigger on the fall of input signal to measure the jitter of the fall of output.

注記 Notes

- (1) ファイバ結合光出力を、-14.5dBm 及び-24.0dBm に設定し計測する。
- The fiber coupling light output set at -14.5dBm or -24.0dBm. (2) Rsi / Rso:標準負荷抵抗(Rsi: 3.3kΩ, Rso: 2.2kΩ)
- Rsi, Rso: Standard load resistor (Rsi: $3.3k\Omega$, Rso: $2.2k\Omega$)
- (3) オシロスコープはストレージモードに設定し、書き込み時間は 3s とする。 ただし、輝度を上げすぎ波形にじみを生じさせないこと。 Set the oscilloscope to the storage mode and write time to 3 seconds. Do not allow the brightness to be increased too much. The waveform would be distored.
- (4) Vcc = 3.0V (動作状態)
 - Vcc=3.0V (State of operating)
- (5) オシロスコープ用プローブは1MΩ以上、10pF以下のプローブを使用すること。 The probe for the oscilloscope must be more than $1M\Omega$ and less than 10pF.

al characterist	ICS				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
記号	最小	標準	最大	単位	条件
Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Unit	Condition
-			-		GP1C331 使用時の初期値
	6 -		40	Ν	Initial value when
		<u>8</u>			GP1C331 is used
	記号		記号 最小 標準	記号最小標準最大SymbolMIN.TYP.MAX.	記号最小標準最大単位SymbolMIN.TYP.MAX.Unit

146 July 10 Ju 3.5

4. 信頼性 Reliability

製品の信頼性については、下記内容を満足するものとする。 The reliability of products shall satisfy items listed below.

			言頼水準 Confidence level TPD	:90% :10 or 20
No.	試験項目 Test Items	試験条件 Test Conditions	故障判定条件 Failure Judgment Criteria	供試数(n) Samples(n) 故障数(C) Defective(C)
1.	高温高湿保存 High temp. and high humidity storage	Ta = 40°C、 90%RH、 500h	3.3項 No.2~10 に 示す各特性値の	n = 22, C = 0
2	高温保存 High temp. storage	$Ta = 80^{\circ}C$, 500h	故障判定基準を 下記に示す。	n = 22, C = 0
3	低温保存 Low temp. storage	$Ta = -30^{\circ}C$, 500h	Failure judgment criteria of each characteristics given in	n = 22, C = 0
4	温度サイクル Temperature cycling	Ta = -30°C(30min)~+80°C(30min) 20 サイクル 20 cycles test	3.3 No. 2 to 10 must be the following range.	n = 22, C = 0
5	高温動作寿命 High temp operation life	Ta = 60℃、Vcc = 3V 通電、 500h applying	No. 2 ~ 8, 10 U×1.2以上 L×0.8以下	n = 22, C = 0
6	はんだ耐熱性 Soldering heat	$Ta = 260^{\circ}C$, 5 s/2 \square times	$U \times 1.2$ or more $L \times 0.8$ or less	n = 11, C = 0
7	端子引っ張り Terminal strength(Tension)	荷重 5N、 30 s/各端子 Weight each terminal	No. 9 U×1.2以上	n = 11, C = 0
8	端子折り曲げ Terminal strength (Bending)	荷重 2.5N、0° → 90° → 0° Weight 折り曲げ2回 2 times/each terminal	L×1.2以下 U×1.2 or more	n = 11, C = 0
9	衝撃 Shock	加速度 1000m/s ² 、パルス幅 6ms Acceleration Pulse width X, Y, Z 各 3 回 X, Y, Z/3 times each	L×1.2 or less U: 規格上限値	n = 11, C = 0
10	振動 Vibration	周波数範囲 10~55 Hz/掃引 1min Frequency range Hz/sweep 全振幅 1.5mm、X,Y,Z 方向 各 2h Overall amplitude: 1.5mm, X, Y, Z/2h each	Upper specification limit L: 規格下限値 Lower specification limit	n = 11, C = 0
11	繰り返し動作 Repeated operation	500 回 times (光ファイバケーブル GP1C331 を使用する) (fiber optic cable GP1C331 used)	結合力 ≦40N Insertion force 4N≦′離脱力 Withdrawal force 40N≧ 離脱力 Withdrawal force	n = 11, C = 0
12	シャッター部開閉繰 り返し動作 Repeat open/close operation of shutter	1000 回 times (光ファイバケーブル GP1C331を使用する) (fiber optic cable GP1C331 used)	※ 1	n = 11, C = 0
		はんだ温度 Soldering temperature 245±3℃ (Sn-3Ag-0.5Cu) フラックス Flux	浸漬領域の5%以上に はんだが付着しない。 (切断面は除く) 5% or more of the solder	
12	はんだ付け性 Solderability	フラックス Flux EC19S 浸漬深さ、時間 Dipping depth, time 2mm, 5s 前処理なし No Preconditioning	b% or more of the solder dipped areas is not covered with solder (The cutting part is excluded.)	n = 11, C = 0

※1 シャッター部開閉機能に支障無き事。シャッター部の破損無き事。

Shutter open/close function shall be no trouble. Shutter shall be no damage.

4.1 測定条件 Measuring conditions

上記 1~6項については試験後、常温常湿中に 2h 放置後、特性を測定する。

In the test 1 to 6 above, to measure the characteristics, leave 2h at normal temperature and humidity after being tested.

5. 出荷検査 Outgoing inspection

5.1 検査ロット Inspection lot

納入ロット毎に検査するものとする。

Inspection shall be carried out per each delivery lot.

5.2 検査項目 Inspection method

抜き取り方法は、ISO2859ナミ水準検査-II、1回抜き取り方式を採用する。 A single sampling plan, normal inspection level II based on ISO2859 shall be adopted.

項 目		検 査 内 容	AQL(%)
Parameter	r .	Inspection items	
	1	3.3項 No.2~10 での電気的光学的特性を満足すること。	
	· 1	Satisfies electro-optical characteristics in parameter 3.3 (No2 to 10).	
		リード端子の断線、ケース端子の破損、及び PWB 挿入に	
		支障となる異物の付着がないこと。	
重欠点	2	It should have no disconnection of lead terminal and case terminal. It should have	0.4
Major defect		no dust and solder that would hinder PCB insertion.	0.4
1.5.5		コネクタ嵌合部に光ファイバーケーブル挿入時、	
1		支障となる異物の付着がないこと。	
	3	Free from foreign matter on the jack junction portion that would hinder plug	
		insertion.	1, - A
		ケース及びリード端子の変形(2項の外形寸法を満足すること。)	
•	1	Transformation of case and lead terminal	
軽欠点		(Satisfying outline dimensions of parameter 2)	1 -
Minor defect		刻印(2項の刻印の判読が可能で所定の位置に行われていること。)	1.5
	2	Stamp (It should be possible to read stamp of parameter 2.	
		Stamp should be indicated at fixed position.)	

7. 注意事項 Notes

(1) 電源ラインの安定化 Steadiness of power supply line

バイパスコンデンサ(0.1 µ F)を GP1FM313RZ ユニットリード端子より 7mm 以内の位置に接続して下さい。 また近くに 4.7 µ F のコンデンサを電源ラインに接続して下さい。

Connect a by-pass capacitor $(0.1 \,\mu \,\text{F})$ of one piece per one element close to the GP1FM313RZ within 7mm of the unit lead terminal. (And connect a 4.7 μ F capacitor of one piece per one element across the power supply line.)

(2) はんだ付け条件 Soldering condition

はんだ付け温度 260℃以下、5s 以内の条件で 2 回以内に収めて下さい。

(はんだ付け個所は、リード端子根元から1.6mm 以上離れた部分とする。

No more than two times of less than 5 seconds each at soldering temperatures not exceeding 260°C.

(Solder at a position more than 1.6mm away from the base of the lead terminal.)

(3) コネクタ嵌合部へのゴミ、ホコリ等の侵入について About getting dirt and dust in the connector coupling portion. コネクタ嵌合部にゴミ、ホコリ等が侵入した場合、シャッター部を開いた状態でブロアー等を使用してゴミ、ホコリを取り除い て下さい。また、コネクタ嵌合部に硬い棒状の物を挿入しないで下さい。内部デバイスが傷つき特性が劣化する場合があり ます。

Dirt and dust in the connector coupling portion. if any, must be blown off by a blower opening with shutter portion. Do not insert any rigid rod-like object into the connector junction.

The device inside might get damaged resulting deteriorated characteristics.

(4)洗浄について Cleaning

洗浄を実施する場合は、浸漬を伴う洗浄は行わないで下さい。コネクタ嵌合部に溶剤が入り込み特性が劣化する場合が あります。なお、やむを得ずフラックスを除去する場合、ハケ洗浄等により下記に示す溶剤のみ使用しフラックス除去を実 施して下さい。

溶剤:イソプロピルアルコール、メチルアルコール

Do not immerse when cleaning. The solvent would get into the connector coupling portion resulting deteriorated characteristics. Should it be necessary to remove the flux, use one of the following solvents only to be applied with a brush. Solvent: isopropyl alcohol, Methyl alcohol

(5) 組み立て工程における接地 Ground during assembling

IC の静電破壊を避けるため組み立て工程における人体、はんだごての接地を行ってください。また、組み立て工程前は 出来る限り端子に触れないで下さい。

The human body and the soldering rod must be grounded against the static breakdown of the IC during assembling. Avoid as much as possible touching the IC terminals before assembling.

- (6) 製品の固定 Assembly of the device 板金の端子は必ずプリント基板に半田付けし固定して下さい。また、板金は導電性ですので板金がプリント基板に接触す る部分には、ランド、パターン等を配置しないで下さい。 Please fix this device with soldering the metal sheet in PCB. For this reason, don't lay the PCB pattern or land where the metal sheet contacts the PCB
- (7) 入力信号 Input signal

本受信器への入力信号は、EIAJ規格 CP-1201 に準拠したものとして下さい。EIAJ 規格 CP-1201 に準拠していない信号では、正常に動作しない場合があります。

This receiver is designed intentionally based upon the signal transmission which is defined by the digital audio interface standard; CP1201.

When signal out of EIAJ standard CP-1201 is inputted to this receiver, there are cases that this receiver can not recive normally signal to transmitting unit.

(8) 基板への固定足形状 Fixing pin

基板への固定足形状が本受信器と異なる弊社製品がありますので本受信器をご使用の際には、取り付け穴参考図を十分 にご確認の上ご使用下さい。

We have SHARP's products which the shape of fixing pin to PCB is different from this receiver. So ,please understand that example of mounting drawing for this receiver.

(9) コネクタ嵌合部の変形について Deformation of connector coupling portion

本受信器のコネクタ嵌合部に、コネクタ嵌合部が変形するような無理な力を加えないで下さい。シャッター部が正常に開閉しなくなる恐れがあります。

Please take care for force provided to connector coupling portion of this receiver, such as deformation of connector coupling portion. Because there are cased that shutter window can't open and shut in normally.

GP1FM313RZ0F 12/13

(10) コネクタ嵌合部へのフラックス浸入について About getting the solvent into connector coupling portion 本受信器のコネクタ嵌合部に、フラックスを浸入させないで下さい。特性の劣化やシャッターが正常に開閉しなくなる恐れ があります。

Please do not get the solvent into connector coupling portion of this receiver. Because there are cases that the characteristics deteriorate and the shutter window can't open and shut in normally.

6.1 梱包仕様 Packing specification



- 製品 50 個 (GP1FM313RZ0F50個)をスリーブに収納し両端をストッパーでとめる。(Fig. 1)
 Products of appointed quantity shall be packaged in a sleeve and both of sleeve edge shall be fixed by stopper.
 (GP1FM313RZ0F50 pcs.)
- (2) 上記(1)のもの 20 組を外装ケースに収納する。(Fig. 2)
 20 sleeves shall be packaged in a packing case.
- (3) 外装ケースをクラフトテープで封じ機種名、数量、検査日付を記入する。(Fig. 3)
 (1包装あたり GP1FM313RZ0F1000 個入り)
 Fix the packing case by kraft tape, and fill in the blanks of Model No., Quantity and Inspection date.
 (Quantity per a packing case: 1000pcs.)

正規包装状態での質量: 3.0 kg(参考値) Formal packaged mass: Approximately 3.0kg